



Case con fattore di forma ridotto e con una superba combinazione di ingegneria ed estetica

LD03-AF



- Pannelli in vetro temperato colorato per uno stile riservato o espressivo
- Vano di ingresso dell'aria sul vetro temperato sinistro per una maggiore capacità di raffreddamento della GPU
- Design d'ingombro super mini senza cavi né prese d'aria sui quattro lati per un'eccellente integrazione in qualsiasi ambiente
- Include due ventole da 120mm per un flusso d'aria eccellente e supporta fino a due radiatori da 120mm
- Supporta unità da 2,5" e 3,5"
- Compatibile con scheda madre Mini-DTX / Mini-ITX e PSU SFX / SFX-L
- Supporta dispersore di calore CPU in formato completo e schede grafiche

Specifiche

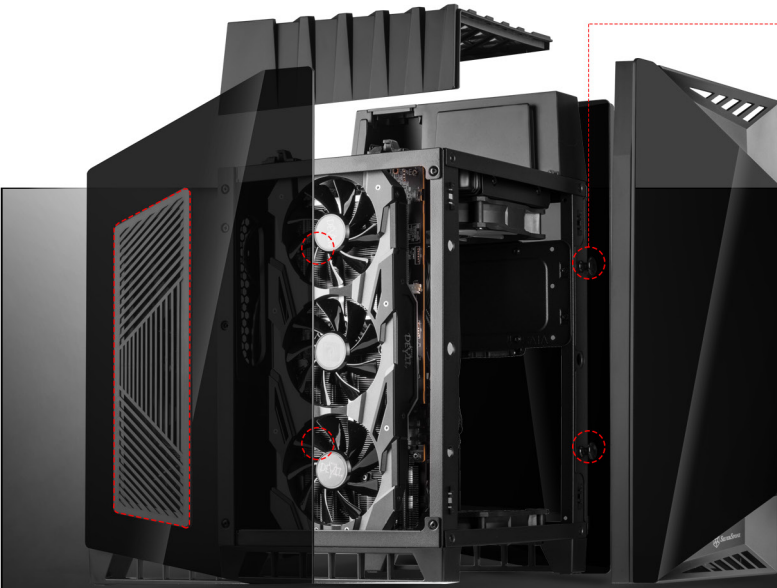
N. modello	SST-LD03B-AF (Nero, versione del flusso d'aria)	
Materiale	Pannelli in vetro temperato colorato, struttura in acciaio	
Scheda madre	Mini-DTX, Mini-ITX	
Alloggio unità	Interno	3,5" x 1 (compatibile 2,5"), 2,5" x 1
Sistema di raffreddamento	Parte inferiore	120mm x 1 (Ventola da 120mm x 1 preinstallata)
	Parte superiore	120mm x 1 (Ventola da 120mm x 1 preinstallata)
Alloggio di espansione	2	
Porta I/O anteriore	USB Tipo-C x 1, USB 3.0 x 1, Audio x 1, MIC x 1	
Alimentatore	SFX & SFX-L	
Scheda di espansione	Compatibile fino a 12,1" (309 mm) di lunghezza,	
Limitazione del dissipatore di calore della CPU	limitazione della larghezza 6,59" (167mm)*	
Dimensioni	265mm (L) x 414mm (A) x 230mm (P), 25,2litri	



* I limiti massimi di lunghezza e larghezza sono limitazioni indipendenti. Non è possibile montare una scheda reale che raggiunge entrambi i limiti. Fare riferimento al manuale per ulteriori informazioni.

▼ Miglioramento dell'efficienza di raffreddamento della GPU

Mantenendo le eccezionali prestazioni di raffreddamento della CPU e del sistema dell'originale, LD03-AF aggiunge un vano di ingresso dell'aria al pannello in vetro temperato sinistro per una capacità di raffreddamento dell'aria di oltre extra sulla maggior parte delle schede grafiche di fascia alta sul mercato.



▼ Combinazione di ingegneria avanzata con produzione di precisione



Il design esclusivo della fibbia ad incastro rende la rimozione di pannello anteriore e pannelli laterali più facile che mai. Anche l'esterno appare più nitido e pulito grazie alle viti non esposte.

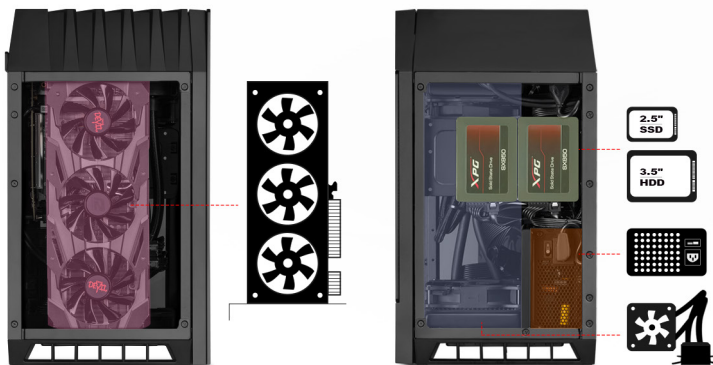


Design con effetto camino ▶

Con la scheda madre ruotata di 90 gradi, l'aria fredda può scorrere senza intoppi dal basso verso l'alto per una dissipazione del calore più efficiente su tutti i componenti importanti che generano calore.

▼ Dimensioni modeste, disposizione straordinaria

Il generoso spazio interno di LD03-AF implica la quasi totale assenza di limiti a ciò che si può creare all'interno. Supporta varie schede grafiche di fascia alta.



▼ Rapido accesso a tutti i filtri rimovibili

I filtri sono realizzati in maglie di nylon sottili per catturare la polvere in modo efficace senza compromettere le prestazioni del flusso d'aria. Sono facili da rimuovere per mantenere al meglio il sistema.

